

電子線トモグラフィーによる 結晶材料組織の3次元可視化

Three-Dimensional Imaging of Crystalline Microstructures Using Electron Tomography

波多聰*¹、木村耕輔*²、光原昌寿*¹、田中將己*³、宮崎裕也*⁴、高紅叶*¹、松山加苗*²、 松村晶*³、東田賢二*³、池田賢一*¹、中島英治*¹、森谷智一*⁵、土井稔*⁵

し はじめに

透過電子顕微鏡 (transmission electron microscope: TEM) による3次元観察法としては、人間の目 (複眼)の立 体視差を利用したステレオ法が従来から知られている。最 近、このステレオ法に代わる勢いで進展を見せているのが、 電子線トモグラフィー (electron tomography)である。この 方法はX線CT (computed tomography:コンピューター断 層撮影法)¹⁾の原理をTEMに応用したもので、関連装置や ソフトウェアの進歩と共に、ここ数年、様々な材料研究に用 いられてきている。本稿では、結晶性材料の3次元組織観察 を目的とした電子線トモグラフィーの手順とその適用例につ いて紹介する。筆者らは電子顕微鏡を材料研究の常用手段と していることから、本稿は、これから電子線トモグラフィー を始めようと考えている読者向けに、やや専門的な内容にも 立ち入っていることをご了承いただきたい。



2.1 基本手順

薄膜試料を透過した高速電子で結像される TEM 像は、基本的に、3次元物体である試料の2次元投影像とみなせる。 この基本的性質をもつ TEM を、CT¹⁾、すなわち、投影デー タを集積して物体の断層像を再構成する技術、と融合させた 電子線トモグラフィーは、従来、細胞などの非晶質試料を観 察対象とする医学、生物学の分野で発展してきた。結晶を基 本とする材料系試料への応用が本格的に検討され始めたの 連続傾斜像を撮影する際の試料傾斜の刻み角度は、傾斜 角度範囲と共に3次元再構成像の分解能を左右する重要なパ ラメータである^{2,3,6)}。刻み角度を小さくして投影画像データ 数を増やせば3次元再構成像の分解能は向上するが、実際に は、TEM像の分解能、試料ステージ駆動系の精度、長時間 観察に伴う電子線照射損傷の影響などから、刻み角度は1°~ 2°に最適化されることが多い。

は、2000年前後の比較的最近のことである。以下では、電子

まず、試料を TEM 内で少しずつ傾斜しながら何枚もの像

(連続傾斜像:tilt series)を撮影する。試料の傾斜方式は基本的に1軸傾斜であり、完全な3次元画像の再構成には-90°

から+90°までの傾斜角度範囲が必要となる。材料系のTEM

観察用試料の多くは薄膜であり、この場合、±90°まで傾斜し

て観察することはほとんど不可能で、±60°~±80°が限度であ

る。試料傾斜角度範囲が理想値±90°に満たないことによる2

次元投影情報の欠落は、3次元再構成像における分解能の低 下やアーティファクト(擬像)をもたらす²⁷⁾。この問題の解決

策として、試料を針状に微細加工して±90°まで傾けられるよ

うにする方法 6-10)、同一視野で傾斜軸を変えて2組の連続傾

斜像を取得することで投影情報の欠落を減らす方法^{11,12)}、情 報欠落の影響を受けにくい新たな3次元再構成アルゴリズ

線トモグラフィーの基本的な手順について述べる。

電子線トモグラフィーを行うためのハード面での必須条件 として、試料を高角度(一般に±60°以上²⁾)まで1軸傾斜で きる必要があり、各電子顕微鏡メーカーで専用試料ホルダー が用意されている。高角度1軸傾斜にステージ回転機構が付

[。] ム ^{3,13-16)}、などが提案されている。

^{*1} 九州大学大学院総合理工学研究院

^{* 2} 九州大学大学院工学府

^{*3} 九州大学大学院工学研究院

^{*4} メルビル ・5 タナロエボービージ

^{*5} 名古屋工業大学大学院工学研究科

いたもの、ステージ回転と2軸傾斜機構をもつもの¹⁷⁾、前述 の棒状試料を360°傾斜できるもの^{6,9)}などもあるが、使用可 能なTEM 機種が限られているために、目的に応じて試料ホ ルダーを自作するケースも少なくない。連続傾斜像の取得は 基本的に全て手動で行えるが、通常の像観察に比べると、試 料傾斜軸、電子線照射条件、焦点合わせなどの調整に手間 がかかる。電子顕微鏡メーカー各社はこのような一連の作業 を一部自動化し、連続傾斜像の取得を容易かつ迅速に行える ソフトウェアを開発している。

こうして得られた連続傾斜像を、デジタルデータとしてコ ンピューターに取り込む。まず、各像の視野ずれなどの補正 を行い、連続傾斜像間で試料の傾斜軸を一致させる (傾斜軸 合わせ)。その後、フィルター補正逆投影法 (filtered back projection: FBP)^{2,3)} や同時反復再構成法 (simultaneous iterative reconstruction technique: SIRT) ^{3,12,18)} などによ り3次元画像の再構成を行う。3次元画像再構成プロセスの 良否は、試料傾斜角度範囲と傾斜像枚数(傾斜刻み角度)で おおよそ決まるのに対して、傾斜軸合わせのプロセスでは初 心者と熟練者で良否の差が出易い。すなわち、傾斜軸合わせ をいい加減に行うと3次元再構成結果にアーティファクトが 入り、データの信頼性が低下する2)。そのため、傾斜軸合わ せの精度を高める目的で、像コントラストの強い金ナノ粒子 を試料表面に付着させる場合もある。以上の演算処理を行う ソフトウェアは電子顕微鏡メーカー各社から販売されている ほか、研究機関などで公開されたソフトウェア^{19,20)}を用いる ことも可能である。

2.2 投影要件と回折コントラスト

試料が非晶質の場合、TEM 像における明暗の差、すなわ ちコントラストは試料に入射した電子の散乱量で決まるの で、像強度は概ね試料の質量と厚みの単調関数となる。この 単調関数の関係は投影要件 (projection requirement)²⁾ と 呼ばれ、CTのアルゴリズムを用いて3次元可視化を行う際 の必要条件である*⁶。一方、多くの金属材料がそうであるよ うに、試料が結晶の場合には、入射電子の一部が試料内部で 回折を起こし、電子線入射方向や試料厚みの変化に敏感な、 非単調関数的な像強度を与える(例えば、等傾角干渉縞や等 厚干渉縞)。すなわち、結晶性試料のTEM 像コントラスト は、質量・厚みコントラストに回折コントラストが重なったも のであり、上述の投影要件がしばしば破綻する。投影要件の 重要性を端的に示す例として、ニッケル四モリブデン (Ni4Mo) 析出粒子の観察例を図1に示す。(a) の連続傾斜 TEM 暗視野像では、角型に見える Ni4Mo 粒子の内部は、試 料傾斜角度によらず概ね均一な像強度を示している。一方、 (b) では試料傾斜に伴い粒子の中央部が暗くなったり、等高 線のような縞模様 (等厚干渉縞) が現れたりしている。これ は、試料傾斜に伴い回折条件が変化したことや、晶帯軸入射 で多くの回折波が同時に励起したことが主な原因であり²¹⁾、 投影要件が明らかに破綻した像となっている。図1 (a) と (b) の連続傾斜像から再構成した Ni4Mo 析出粒子の 3 次元鳥瞰 図を、それぞれ図 2 (a) と (b) に示す。析出粒子の直方体形 状が可視化された (a) に対して、(b) では粒子内部が空洞化

(a)



(b)



 図1 Ni 合金(Ni-18at.%Mo)のD1a型Ni4Mo析出粒子の連続傾斜 TEM暗視野像の一部。D1a規則格子反射g(hkl)=4/52/50(fcc 基本格子を基準とした指数表示)により結像している。(a)で は、傾斜像ごとに2波(gと透過波)励起ブラッグ条件を正確に 合わせた。各析出粒子はほぼ均一な像強度分布を示している。 (b)では、2波励起ブラッグ回折条件からのずれの影響で、析 出粒子内部に中空状や等高線状の回折コントラスト(等厚干渉 縞)が現れている。

^{*6} X線(吸収過程)と電子線(散乱過程)による物体の投影(吸収係数分布の積分とみなす)は、異なる関数系(指数関数系と線形関数系)で近 似的に定式化される。したがって、X線CTと同じ3次元再構成アルゴリズムを電子線に適用すると、正解とは異なる解が与えられること になる(具体的には、コントラストの低下を伴う)ので、厳密解を得るためには投影データの関数変換が必要となる。

して粒子同士の立体配置が辛うじてわかる程度であり、回折 コントラストによる投影要件の破綻が3次元再構成結果に及 ぼす影響が一目瞭然である。

2.3 像観察モード

結晶性試料における回折コントラストの問題を克服するた めに、高角度環状暗視野走査透過電子顕微鏡法 (high-angle annular dark-field scanning TEM: HAADF-STEM) やエ ネルギーフィルター TEM法 (energy-filtered TEM: EFTEM) がトモグラフィー観察に用いられるようになった^{2,22-24)}。これ らの観察法では、主に非弾性散乱電子で像を形成するため に、通常のTEM 明・暗視野像に比べて回折コントラストの 影響が弱く、試料が結晶でも投影要件が概ね満足される*7。 特に、前者のHAADF-STEMの有効性と簡便性が認知され つつある最近では、結晶性試料の3次元観察はHAADF-STEM で行うことが標準となってきており、適用例も多 い^{2,22-24,25-28)}。また、エネルギー分散特性X線 (EDX) 分析を 用いた元素マップの3次元可視化も報告されており²⁹⁾、今 後、X線検出器の感度が向上して元素マップの短時間取得が 可能となれば、EFTEMと並ぶ3次元元素マップ取得法とし て普及する可能性がある。

しかし、HAADF-STEM やEFTEM は結晶性試料のトモ グラフィー観察において万能ではない。例えば、転位をはじ めとする格子欠陥、多結晶材料中の結晶粒の形態、合金の規



図2 図1(a)および(b)の連続傾斜TEM暗視野像による3次元 再構成結果。ブラッグ条件を正確に合わせた場合には(図2 (a))、析出粒子の3次元形態が明瞭に可視化されている。一 方、回折コントラストの影響で投影要件が破綻した場合には (図2(b))、析出粒子同士の相対位置は可視化されているものの、粒子の形態が不明瞭である。

則格子ドメイン構造における結晶方位バリアントや逆位相境 界など、質量・厚みコントラストでは可視化できないものが 観察対象の場合である。結晶由来のこれらの組織が回折コン トラストで可視化されることは、トモグラフィー観察でも同じ である。前に述べたように、回折コントラストは電子の入射 方位や試料厚みに敏感なので、投影要件を満足する回折コン トラスト像を得ることは容易ではなく、現在でも研究が続い ている。線状欠陥の転位については、観察条件や3次元再構 成法を工夫すればトモグラフィー観察が可能であることが示 されている³⁰⁻³⁴⁾。また、やや専門的になるが、消衰距離の長 い(結晶構造因子の小さい)規則格子反射で結像するTEM 暗視野法であれば、回折コントラスト像でありながら投影要 件を満足できるという着想で、規則格子ドメイン組織の3次 元形態観察を実施した例もある^{21,35-41)}。

転位の電子線トモグラフィー観察を最初に報告したケンブ リッジ大学のグループ^{30,31)}は、像観察法にTEM暗視野弱ビー ム法を用いた。TEM暗視野法では特定の回折波を対物絞り で選択することから、バーガースベクトルまで考慮した転位 の3次元観察が行える。ただし、TEM暗視野法では転位の コントラストに加えて等厚干渉縞など母相の回折コントラス トも強く現れるために、転位の明瞭な3次元画像を得るには 画像処理で転位のコントラストを抽出するといった工夫が必 要となる^{30,31)}。一方、同グループ³²⁾および筆者らのグルー プ^{33,34)}は、STEMをトモグラフィー観察に導入している。 STEMでは通常、大角度(~10mrad)に収束した電子線を 試料に入射する。この場合、転位の観察を妨げる等厚干渉縞 や等傾角干渉縞はほとんど現れなくなり、転位組織、特に高 密度転位群の3次元観察に有効である。



3.1 合金析出組織

ここでは、ニッケル基超合金の析出組織の3次元観察に電 子線トモグラフィーを適用した例を紹介する。図3のTEM 暗視野像は、ニッケル・アルミニウム・チタン (Ni-8.5at.%Al-5.4at.%Ti) 合金の2段時効処理過程における組織変化を示し ている。1213K時効材 (a) では、 γ 母相中に角型の γ ,²粒子が 析出した典型的な $\gamma + \gamma$,²の2相組織が得られている。この試 料をさらに1023Kで時効すると、 γ ,²粒子が相分離を起こし、 微細な γ 析出物が生成する (b)。この γ ,²粒子の相分離では、 $\gamma と \gamma$,²の組成分配が1213K と 1023K で異なること⁴²⁾が駆動 力になっているものと解釈される⁴³⁾。 γ 析出物は粗大化と共

^{*7} 結晶(周期ポテンシャル場)に入射した高速電子は、非弾性散乱するまでは弾性散乱、すなわち、動力学的回折を繰り返しながら結晶中を 伝播する。したがって、HAADF-STEM、EFTEMいずれの像においても、厳密には、回折の影響はゼロにはならない。

に γ ¹ 粒子を分断し (c)、組織の粗大化を遅らせる (d)。これ は、Ni-Al 基合金の力学特性を考える上で有利な特徴であ り、Ti 以外の第3元素を添加した場合や Fe-Al 基3元合金の 場合にも類似の相分離挙動が見出されている⁴⁴⁾。このような 2 段時効処理で生成する析出物の形態は、合金組成や時効条 件に依存する。本研究ではこの点に着目し、TEM 暗視野法 と EFTEM の2 種類のモードで電子線トモグラフィー観察を 実施した。

まず、L1²規則格子反射g(hkl)=001による連続傾斜TEM 暗視野像の観察を行った。回折図形における透過波と001回 折斑点が、±60°の試料傾斜角度範囲内で常に傾斜軸上に位 置するように試料の向きを調整した。試料傾斜により001回 折波がブラッグ条件からずれたり、低指数の晶帯軸入射条件 になったりすると、図1(b)のように、アーティファクトの原 因となる等厚干渉縞などの回折コントラストが現れる。これ を避けるために、入射電子ビームを微傾斜させて、透過波と 001回折波の2波励起条件を常に維持しながら、2°傾斜ごと に連続傾斜像を撮影した^{21,41)}。具体的には、暗視野像を見な がら観察領域の γ ,粒子が最も明るくなる(ブラッグ条件を満 足する)ようにビーム入射方向を調整した。

図4に、図3(d)の試料から得た連続傾斜 TEM 暗視野像 の一部を示している。各像の中央部に位置する角型γ'粒子 (図中矢印)の内部には、3個のγ析出物が確認でき、それら の形態は板状または棒状に見える。この連続傾斜像から求め た3次元再構成結果を図5に示す。試料傾斜角度不足の影響 で、γ'領域の像強度分布が不均一であり、内部のγ析出物 を確認することが困難であったため、適当な像強度のしきい 値を設定してγ/γ'界面のみの表示を試みたところ、γ'内



 図3 Ni-Al-Ti 合金(Ni-8.5at.%Al-5.4at.%Ti)の2段時効過程の TEM 暗視野像観察。図中の明るい領域が γ'-L12規則相領域、 暗い領域が γ-A1(fcc)不規則相領域である。 γ単相域で溶体 化処理を施した後、(a)は1213Kで0.75h時効処理を行った。 (b)、(c)、(d)はその後さらに1023Kでそれぞれ12h、48h、 192hの時効処理を施した。1023K時効処理により、 γ'粒子か ら微細な γが析出し、 γ'粒子を分断するまで粗大化していく。 部のγ析出物が明瞭に可視化された。3個のγ析出物はいず れも {100} 面に平行な四角平板状であり、γ、粒子からの弾性 拘束の影響⁴⁵⁾を受けた特徴的な空間配置を取っている。同 様の観察を図3(b)の微細γ析出物についても実施した結 果、析出初期では板状ではなく、等軸粒状または棒状の形態 をとることがわかった。すなわち、γ析出物は粗大化に伴い 等軸粒状→棒状→板状へと形態変化していることが3次元観 察により明らかとなった。

次に、EFTEMによる連続傾斜Tiマップの観察を行った。 試料の傾斜角度範囲を±75°、傾斜刻み角度を3°とし、Tiの L2,3 内殻電子励起に寄与した非弾性散乱電子によるTiマップ をThree window法⁴⁰で取得した。試料の傾斜軸には高指 数方向を選び、回折コントラストの影響が強くなる低指数の 晶帯軸入射条件を極力避けた。この傾斜軸の選択法は、 HAADF-STEM 観察ではもちろんのこと、上記のTEM 暗視 野法の場合にも有効である。



図4 図3(d)の試料の連続傾斜TEM暗視野像の一部。矢印で示した γ'粒子内部には3個の γ 析出粒子が存在していることがわかる。



図5 図4の連続傾斜 TEM 暗視野像による3次元再構成結果を4通りの方向から見たもの。左上の図では、γ'規則相とγ/γ'界面を、他の3つの図ではγ/γ'界面のみを明るく表示している。γ'粒子中の微細γ粒子の3次元形態と配置関係が明瞭に可視化されている。

図6は、図3(c)の試料から得た連続傾斜Tiマップの一部 である。観察領域は電解研磨で特に薄くなった部分であり、 明るい?'粒子が広範囲に見られない暗い領域は?母相また は真空領域である。Tiマップの像コントラストは、図3、4の TEM暗視野像のものと類似している。すなわち、?母相お よび?析出物は?'粒子よりもずっと暗く、Tiは?'側に多く 存在していることがわかる。試料傾斜角度が0°および+21° のTiマップを見ると、暗い帯状の回折コントラストが現れて おり、?析出物との区別がしづらくなっている。ただし、こ のような回折コントラストは試料傾斜に伴い出現位置を敏感 に変化させるために、合計51枚の連続傾斜像から求めた3 次元再構成像(図7)には深刻なアーティファクトは認められ なかった。

図7は、図6の連続傾斜像から再構成した3次元Tiマップの解析例である。図7の左側には、図6のTiマップに矢印



図6 図3(c)の試料についてエネルギーフィルター TEM 法で撮影 した連続傾斜 Tiマップの一部。 γ'規則相に Ti が濃化している 様子が明瞭に観察されている。一部の Tiマップでは、暗い帯 状の回折コントラスト(図中 Diffraction contrast)が γ'粒子 内部の微細 γ 粒子(図中 Fine γ in γ')の観察を困難にしている。



図7 図6の連続傾斜 Tiマップから再構成した3次元 Tiマップの 断面図。Tiマップ断面図中に示した2つの直線 y1-y2 および z1-z2 に沿った像強度プロフィールより、γ'粒子とその内部 のγ析出物における Ti濃度の比は2:1~3:1と求められる。

で示したγ析出物 (Fine γ in γ') を含む水平 x-y断面と垂直 z-y断面 (投影ではないことに注意) を示している。図7の右 側には、z-y断面上の2本の直線 y1-y2 および z1-z2 に沿った 像強度、すなわち、Ti 濃度のプロフィールを示している。こ れより、γ'粒子とその内部にあるγ析出物のTi 濃度比は2: 1~3:1と求められる。さらに、このγ析出物は周りのγ'粒 子に接するγ母相と同じか、わずかに高いTi 濃度を有するこ とが同様の像強度分布測定から明らかとなった。通常のEDX 分析では、電子線入射方向に沿ってγおよびγ'相が重なっ てしまうために、γ'粒子内部のγ析出物の組成を直接求める ことは不可能であり、図7の解析例は、電子線トモグラフィー を利用した新たな組成分析法と位置づけられる。

ここで、前述の像観察モードについて議論する。本稿で紹 介した Ni-Al-Ti 合金は、γ-Ni とγ'-Ni₃Al からなる2 元系2 相合金にTiを添加したものである。構成元素の原子番号Z (Ni) =28、Z (Al) =13、Z (Ti) =22 を考えると、Ni と Al の中 間の原子番号を持つTiがγ'相を選択的に占有することで、 γ相とγ'相における平均原子番号の差は小さくなる。その結 果、本合金の HAADF-STEM (原子番号コントラスト) 像 は、γ / γ'のコントラストが弱く、3次元再構成像の分解能 を大きく左右する信号 / ノイズ (S/N) 比47)の点で不利となっ た。これは、HAADF-STEM が材料系試料の3次元観察に 万能ではないことの一例であり、多元系合金では起こり易い ケースといえる。一方、L12規則格子反射によるTEM 暗視 野像やEFTEMによるTiマップでは、 γ / γ' のコントラス トが強く、高S/N比の連続傾斜像が得られた。このことが、 γ'内部のγ析出物の3次元形態や組成を明瞭に可視化し得 た要因といえる。

3.2 転位

転位の連続傾斜像の取得方法は、基本的に前述の析出粒 子の観察と同様である。すなわち、回折図形を見ながら結像 に用いる回折波を試料傾斜軸上で2波励起条件に合わせ、試 料傾斜中もその回折条件を保ちつつ連続傾斜像を撮影する。 しかし、研磨面を制御した単結晶薄膜試料のように、試料ス テージ上での試料の向きのみで回折条件を合わせられる場合 を除けば、1軸傾斜ホルダーで回折条件を一定に保ち続ける ことは困難である。回折条件が変わると、試料傾斜の途中で 転位のコントラストが消滅したり、転位芯周りのコントラスト の分布が変化したりするために、3次元再構成した転位像は 図2(b)の析出物の例のように不鮮明なものとなる。そのた め、入射ビーム傾斜により回折条件のずれを補正する作業が 必要となる。ただし、この方法にも問題があり、ビーム傾斜 量が増大してレンズの中心(光軸)から大きく離れたところを 電子線が通るようになると、レンズの収差の影響で像にボケ が生じてしまう。図1や図4のように比較的大きな析出粒子 ではその影響は小さいものであるが、数nm幅しかない転位 線やナノサイズ粒子の観察になると、収差の影響は無視でき なくなると予想される。

以上のような検討の結果、筆者らは、2軸傾斜ホルダーが 3次元回折コントラストの高分解能観察に不可欠との見解に 至り、その開発に着手した。最終的には、2軸傾斜に試料ス テージ回転機構を加えて高傾斜3軸ホルダーを製作した¹⁷⁾。 図8(a)と(b)に示すように、この試料ホルダーは±80°まで の1軸(図中X軸)傾斜を確保しつつ、それと直行するY軸 において±7°の傾斜と、±5°までの試料ステージ回転を可能と している。この試料ホルダーを用いれば、回折コントラスト による連続傾斜像の取得の成否が試料に依存する割合は、確実 に低くなる。また、回折条件のずれを補正するための入射ビー ム傾斜量を減らせるので、レンズ収差の影響も抑えられる。

図8(c)と(d)は、上記の試料ホルダーとSTEM暗視野法 を用いて、クラックの導入で発生したシリコン単結晶中の転 位を3次元観察した例である。±60°の試料傾斜角度範囲内で g(hkl)=220回折波がブラッグ条件を常に満足するように調 整した後、撮影した連続傾斜STEM暗視野像が図8(c)であ る。等厚干渉縞などの回折コントラストに邪魔されることな く、転位線のみが高いコントラストで観察されている。この 連続傾斜像の3次元再構成結果を図8(d)に示している。試 料傾斜角度不足に伴う転位線コントラストの広がりが認めら れるものの、各転位の3次元形態や位置は明瞭に可視化され ており、結晶材料の破壊と転位の関係の解明に3次元観察の



図8 新開発の高傾斜3軸試料ホルダーと3次元転位観察への応用例。 (a) 試料ホルダー先端部。試料ホルダーに平行な傾斜軸(X) に ついて±80°の最大傾斜角度を確保しつつ、X軸に垂直な軸(Y) について±7°までの傾斜が可能。(b) 専用の試料ホルダー台を 用いて、試料ステージを±5°まで回転可能。(c) クラック導入 後の単結晶シリコンにおける転位の連続傾斜 STEM 暗視野像 の一部。(d) 連続傾斜像から再構成した3次元転位像。

有効性が期待できる³⁴⁾。

転位線の可視化という目的に限定すれば、転位を1、それ 以外を0というように像強度を二値化しても問題ない。その 場合、傾斜角度不足によるアーティファクトの出にくい3次 元再構成アルゴリズム¹³⁻¹⁵⁾が適用できると考えられ、転位の 3次元可視化技術は今後、短期間のうちに高分解能化が進む ものと予想される。また、本誌⁴⁸⁾で既に紹介されているよう に、厚い試料が観察できる超高圧電子顕微鏡もこの3次元観 察技術を強く後押しするものであり、材料評価の新しい展開 が具体的に見えつつある。

4 おわりに

本稿では、結晶材料の3次元組織観察を目的とした電子線 トモグラフィーについて概説した。結晶材料の電子線トモグ ラフィーでは、回折コントラストの問題が常に付きまとい、 時にはそれが3次元再構成結果に深刻な影響をもたらす。回 折コントラストの影響を抑えるための種々の像観察技術の開 発により、それらの問題の一部は克服され、種々の結晶材料 への電子線トモグラフィーの適用が始まっている。ただし、 定量解析や高分解能解析といった観点からみれば、結晶材料 の電子線トモグラフィーは未だ発展途上の技術であり、本稿 では詳しく述べなかった動力学的電子回折に関わる問題を克 服するためのアプローチが今後必要である。しかし、見方を 変えて、結晶内での電子の回折現象をうまく制御、利用でき れば、結晶材料ならではのユニークな3次元観察の世界が拓 ける可能性もある。例えば、トモグラフィーの例ではない が、回折コントラスト像と電子線ホログラフィーを組み合わ せた広範囲のひずみ分布の可視化 49 は、回折現象を巧みに 利用した好例といえる。

一方で、放射光を用いたX線CT ⁵⁰⁻⁵³⁾など、電子線トモグ ラフィー以外の3次元可視化技術の進歩には目覚しいものが あり、各手法の分解能はオーバーラップしてきている。異な る手法間での3次元データの比較を通じて、材料研究におけ る電子線トモグラフィーの真価と役割は明らかになっていく ものと推測される。実際に、金属材料の分野における他の3 次元可視化法を用いた研究と比較してみると、電子線トモグ ラフィーの材料研究への貢献はまだこれからという印象を受 ける。このような状況を鑑み、シーズを提供する電子顕微鏡 研究技術者サイドからは、データの定量性、分解能、3次元 計測のメリット、これらを研究事例の中でわかりやすくア ピールしていくべきであろう。一方で、材料研究技術者サイ ドから新しいアプリケーションを開拓していく動きにも期待 したいところであり、両サイドからの融合的な努力が電子線 トモグラフィーを発展へと導くものと考えられる。 電子線トモグラフィーに興味をお持ちの読者にとって、本 稿が参考になれば幸いである。電子線トモグラフィーのより 詳しい内容については、書籍^{54,55)}、文献^{2,56)}、各種学会誌特 集号^{57,58)}などを参照していただきたい。

謝辞

本稿で紹介した研究の一部は、J.S.Barnard博士、 J.R.Tong氏、J.Sharp氏、P.A.Midgley教授(ケンブリッジ 大学)と共同で行った。研究の遂行において、金子賢治博 士、友清芳二教授、桑野範之教授、板倉賢博士(九州大学) から有益な助言と協力をいただいた。紹介した研究の一部 は、九州大学大学院総合理工学府奨励研究費、同大学スー パースタープログラム若手研究リーダー、文部科学省科学研 究費補助金、同省日英ナノテクノロジー若手研究者国際交流 プログラム、池谷科学技術振興財団、コニカミノルタ画像科 学振興財団の支援を受けた。ここに謝意を申し上げます。

参考文献

- 1)田中敏幸:ふぇらむ,13 (2008),483.
- P.A.Midgley and M.Weyland : Ultramicrosc., 96 (2003), 413.
- 3) 馬場則男: 顕微鏡, 39 (2004), 4.
- 4) 馬場則男:蛋白質核酸酵素, 49 (2004), 1601.
- 5) R.McIntosh, D.Nicastro and D.Mastronarde : Trends in Cell Biol., 15 (2005), 43.
- N.Kawase, M.Kato, H.Nishioka and H.Jinnai : Ultramicrosc., 107 (2007), 8.
- 7) 古河弘光:日本接着学会誌, 44 (2008), 161.
- M.Fukuda, S.Tomimatsu, K.Nakamura, M.Koguchi, H.Shichi and K.Umemura : J.Electron Microsc., 53 (2004), 479.
- T.Kamino, T.Yaguchi, M.Konno, T.Ohnishi and T.Ishitani : J.Electron Microsc., 53 (2004), 583.
- M.Kato, N.Kawase, T.Kaneko, S.Toh,
 S.Matsumura and H.Jinnai : Ultramicrosc., 108 (2008), 221.
- 11) D.N.Mastronarde: J.Struct.Biol., 120 (1997), 343.
- 12) J.R.Tong, I.Arslan and P.A.Midgley : J.Struct.Biol., 153 (2006), 55.
- 13) S.Bals, K.J.Batenburg, J.Verbeeck, J.Sijbers and G.Van Tendeloo : Nano Lett., 7 (2007), 3669.
- 14) J.R.Jinschek, K.J.Batenburg, H.A.Calderon, R.Kilaas, V.Radmilovic and C.Kisielowski : Ultramicrosc., 108 (2008), 589.
- 15) N.Baba and E.Katayama : Ultramicrosc., 108

(2008), 239.

- M.F.Schmid and C.R.Booth : J.Struct.Biol., 161 (2008), 243.
- 17) Mel-Build website : http://www.melbuild.com/
- 18) P.Gilbert: J.Theor.Biol., 36 (1972), 105.
- J.R.Kremer, D.N.Mastronarde and J.R.McIntosh : J.Struct.Biol., 116 (1996), 71.
- 20) The IMOD HomePage : http://bio3d.colorado.edu : 80/imod/
- 21) K.Kimura, S.Hata, S.Matsumura and T.Horiuchi: J.Electron Microsc., 54 (2005), 373.
- M.Koguchi, H.Kakibayashi, R.Tsuneta,
 M.Yamaoka, T.Niino, N.Tanaka, K.Kase and
 M.Iwaki : J.Electron Microsc., 50 (2001), 235.
- 23) H.Stegmann, H.-J.Engelmann and E.Zschech: Microelectronic Eng., 65 (2003), 171.
- 24) J.Yamasaki, N.Tanaka, N.Baba, H.Kakibayashi and O.Terasaki : Philos.Mag., 84 (2004), 2819.
- 25) K.Inoke, K.Kaneko, M.Weyland, P.A.Midgley, K.Higashida and Z.Horita : Acta Mater., 54 (2006), 2957.
- 26) M.Wayland, T.J.V.Yates, R.E.Dunin-Borkowski,
 L.Laffont and P.A.Midgley : Scripta Mater., 55 (2006), 29.
- 27) K.Kaneko and P.A.Midgley : Nano Lett., 7 (2007), 421.
- 28) 光原昌寿,池田賢一,波多聰,中島英治,若井隆純:ま てりあ,46 (2007),800.
- 29) G.Möbus, R.C.Doole and B.J.Inkson : Ultramicrosc., 96 (2003), 433.
- 30) J.S.Barnard, J.Sharp, J.R.Tong and P.A.Midgley: Science, 313 (2006), 319.
- 31) J.S.Barnard, J.Sharp, J.R.Tong and P.A.Midgley : Philos.Mag., 86 (2006), 4901.
- 32) J.S.Barnard, J.Sharp and P.A.Midgley : Microsc. Microanal., 13 (2007), 150.
- 33)波多聰,田中將己,東田賢二,宮崎裕也:まてりあ,46 (2007),785.
- 34) M.Tanaka, K.Higashida, K.Kaneko, S.Hata and M.Mitsuhara : Scripta Mater., 59 (2008), 901.
- 35) S.Hata, K.Kimura, T.Horiuchi, S.Matsumura and Y.Tomokiyo : Microsc.Microanal., 11 (2005), 18.
- 36) K.Kimura, S.Hata, S.Matsumura, Y.Tomokiyo, T.Moritani and M.Doi : Microsc.Microanal., 11 (2005), 344.

- 37) 木村耕輔, 波多聰, 松村晶:まてりあ, 44 (2005), 958.
- 38) K.Kimura, S.Hata and S.Matsumura : Adv.Mater. Processes, 164 (2006), 46.
- 39) 木村耕輔, GaoHong-Ye, 波多聰, 森谷智一, 松村晶, 土井稔:まてりあ, 45 (2006), 863.
- 40) 木村耕輔,松山加苗,波多聰,松村晶:まてりあ,46(2007),792.
- 41) S.Hata, K.Kimura, H.Gao, S.Matsumura, M.Doi, T.Moritani, J.S.Barnard, J.R.Tong, J.H.Sharp and P.A.Midgley : Adv.Mater., 20 (2008) 1905.
- 42) W.-H.Tian, T.Sano and M.Nemoto : J.Jpn.Inst. Metals, 53 (1989), 1013.
- 43) M.Doi, D.Miki, T.Moritani and T.Kozakai : Superalloys 2004, ed.by K.A.Green et al., (2004), 109.
- 44) M.Doi, T.Moritani, T.Kozakai and M.Wakano : ISIJ Int., 46 (2006), 155.
- 45) M.Doi: Prog.Mater.Sci., 40 (1996), 79.
- 46) R.F.Egerton : Electron Energy Loss Spectroscopy in the Electron Microscope, 2nd ed., Plenum Pub. Corp., New York (1996)
- 47) H.Friedrich, M.R.McCartney and P.R.Buseck: Ultramicroscopy, 106 (2005), 18.
- 48) 松村晶, 東田賢二:ふぇらむ, 13 (2008), 487.
- 49) M.Hÿtch, F.Houdellier, F.Hüe and E.Snoeck: Nature, 453 (2008), 1086.

- H.Toda, K.Uesugi, A.Takeuchi, K.Minami,
 M.Kobayashi and T.Kobayashi : Appl.Phys.Lett., 89 (2006), 143112.
- 51) L.Li, H.Toda, T.Ohgaki, M.Kobayashi,
 T.Kobayashi, K.Uesugi and Y.Suzuki : J.Appl. Phys., 102 (2007), 114908.
- 52) L.Qian, H.Toda, K.Uesugi, M.Kobayashi and T.Kobayashi : Phys.Rev.Lett., 100 (2008), 115505.
- 53) M.Kobayashi, H.Toda, Y.Kawai, T.Ohgaki,
 K.Uesugi, D.S.Wilkinson, T.Kobayashi, Y.Aoki and
 M.Nakazawa : ActaMater., 56 (2008), 2167.
- 54) Electron Tomography : Three-dimensional Imaging with the Transmission Electron Microscope, ed.by J.Frank, Plenum Press, New York, London (1992)
- 55) Advanced Tomographic Methods in Materials Research and Engineering, ed.by J.Banhart, Oxford University Press (2008)
- 56) 伊野家浩司,金子賢治,堀田善治:まてりあ,45 (2006),598.
- 57) 鷹岡昭夫, 田中信夫, 馬場則男: 顕微鏡, 39 (2004), 2.
- 58) 大東琢治,金子賢二,杉山昌章,田中信夫,土屋浩一, 廣澤渉一,宝野和博,松原英一郎,松村晶,村田薫,戸 田裕之:まてりあ,46 (2007),783.

(2008年8月21日受付)